台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 108. 01. 30 文
檔號: 108068

財團法人資訊工業策進會　函

地址：106 台北市和平東路二段106號11樓
聯絡人：陳惠雯
電話：(02)6631-1229
傳真：(02)2732-9133
電子郵件：fionchen@iii.org.tw

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3
樓之3

受文者：台灣區醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國108年1月29日
發文字號：(108)資市字第1081000296號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：【ITIS產業趨勢專題分享】申請表

主旨：本會產業情報研究所(MIC)接受經濟部技術處委託執行「產業技術基磐研究與知識服務計畫-智網平台服務(簡稱ITIS智網)」，為擴大對產業界服務，108年度將持續辦理就近提供各公協會或產業聯盟1場次免費產業趨勢分享服務，敬請善加利用，並請於108年3月15日下午5時前完成線上登記，詳如說明，請查照。

說明：

一、為協助產業界掌握最新產業技術動態，旨揭計畫結合本會產業情報研究所、工研院產科國際所、紡織產業綜合研究所、生物技術開發中心、食品工業發展研究所、金屬工業研究發展中心等重要智庫，進行電子資訊、機械金屬、化學民生、生技醫藥、新興能源等領域之產業趨勢研析，做為產業界研擬未來營運策略之重要參考。

二、108年度持續就近配合各產業公協會或產業聯盟所舉辦之年度重要活動(亦可單獨安排產業趨勢專題報告)，提供1場次免費產業趨勢分享服務說明，將邀請ITIS智庫團隊向　貴單位成員即時分享研究成果。

三、請貴單位於ITIS智網線上登記服務需求（登記表詳附件）：

（一）登記網址：http://itisweb2.itis.org.tw/KNSpeech/Apply.asp

（二）登記期間：即日起至108年3月15日(五)下午5時止

（三）洽詢專線：(02)2732-6517陳小姐

（四）ITIS智網於收到貴單位的服務需求後，將由專人與貴會洽談相關配合事宜

正本：AMOLED檢測設備研發聯盟、LED先端技術聯盟、中華民國台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會(TTLA)、中華民國全國工業總會、中華民國行動輔具協會、中華民國海洋及水下技術協會、中華民國紡織品研發國際交流協會、中華民國健康食品協會、中華民國軟體協會(CISA)、中華民國無店面零售商業同業公會、中華民國資訊軟體協會、中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處、中華民國製藥發展協會、中華民國學名藥協會、中華香料協會、台中市產業創新協會、台中市電腦商業同業公會(TCCA)、台北市進出口商業同業公會、台北市電腦商業同業公會(TCA)、台北市醫療器材商業同業公會、台灣LED照明產業聯盟、台灣太陽光電產業協會(TPVIA)、台灣戶外品牌聯盟Taiwan Outdoor Group - TOG、台灣半導體產業協會(TSIA)、台灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA)、台灣生物產業發展協會(TBIO)、台灣保健營養食品工業同業公會、台灣研發型生技新藥發展協會、台灣風力發電產業協會、台灣風能協會、台灣食品產業發展協會、台灣食品發展協會、台灣針織工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)、台灣區手工具工業同業公會、台灣區石油化學工業同業公會(PIAT)、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區乳品工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區植物油製煉工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會、台灣區飲料工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區製衣工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區螺絲工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣區醫療暨生技器材工業同業公會、台灣區鑄造品工業同業公會、台灣產業用紡織品協會、台灣通訊傳播產業協進會、台灣智慧自動化與機械人協會(TAIROA)、台灣雲端物聯網產業協會、台灣資通產業標準協會、台灣電子設備協會(TEEIA)、台灣電子連接器產業協會(TECA)、台灣電池協會、台灣電路板協會(TPCA)、台灣網路暨電子商務產業發展協會(TIEA)、台灣輕金屬協會、台灣數位出版聯盟、台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、台灣熱管理協會(TTMA)、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會(TRIA)、台灣糖菓餅乾麵食工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台灣鍛造協會、台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)、台灣罐頭食品工業同業公會、巨量微組裝產業推動聯盟、生質材料產業化聯誼會、先進堆疊系統與應用研發聯盟、先進微系統與構裝技術聯盟(AMPA)、自動光學檢測設備聯盟(AOIEA)、社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR)、金門縣觀光特產協會、南台灣紡織研發聯盟、高雄市電子商務協會(KECA)、國際半導體設備材料產業協會(SEMI)、國際銅業協會(ICA)、無人系統產業聯盟、電力電子系統研發聯盟(PESC)、彰化縣水五金產業發展協會、臺灣生技產業聯盟、臺灣雷射科技應用協會、臺灣飼料工業同業公會、臺灣製藥工業同業公會（TPMA）、臺灣機械工業同業公會(TAMI)、澎湖縣工商發展投資策進會

副本：經濟部技術處、工研院產科國際所、本會產業情報研究所、生物技術開發中

心　、金屬工業研究發展中心、紡織產業綜合研究所、食品工業發展研究所

執行長 卓政宏

本案依分層負責規定授權權責主管決行

裝

訂

【ITIS 產業趨勢專題分享】申請表

經濟部技術處為擴大對產業界的服務，邀集工研院產科國際所、資策會產業情報研究所、紡織產業綜合研究所、生物技術開發中心、食品工業發展研究所、金屬工業研究發展中心等重要產業研究智庫，規劃各領域的產業趨勢專題報告，就近配合各產業公協會/聯盟年度舉辦之重要活動或單獨安排，提供 1 場次免費產業趨勢分享服務，與產業會員們即時分享研究成果，期能成為產業研擬未來營運計畫的重要參考依據。

- 服務對象：**各產業公協會或聯盟**
- 登記期間：即日起至 108 年 3 月 15 日(星期五)下午 5 時前
- 線上預約網址：httpx://itisweb2.itis.org.tw/KNSpeech/Apply.asp
- 預約服務專線：(02) 2732-6517 陳小姐、預約服務傳真：(02)2732-9133
- 服務需求登記場次：**原則提供公協會 1 場次免費產業趨勢成果分享服務**
- 專題報告領域：電子資通訊、機械金屬、化學民生、生技醫藥、新興能源等
- 請協助正確填寫下列欄位資料，ITIS 智網收到貴會提供的服務需求資訊後，將由專人再與貴會洽談相關執行細節，謝謝貴會的支持與鼓勵

108 年度產業趨勢專題分享服務需求資訊					
單位名稱					
聯絡姓名		職稱		電話	
電子郵件					
主題需求	請填列 1 項最希望安排的專題報告名稱				
會議性質	例如：會員大會、理監事會或安排專題報告等(請說明)				
會議日期（預計）	108 年　　月　　日		會議地點		
參與對象			參與人數		
是否收費	☐是　　☐否				
補充說明(請就演講主題內容期待約略說明)					